超音波全自動メタルボンダ ULTRASONIC AUTOMATIC METAL BONDER

REBO-Metal-S2







XYZθ軸の動作機構を搭載

認識装置を搭載し、接合ポイントを自動補正、 任意のポイントを接合できます。

サーボモータによる荷重機構を搭載

接合条件の数値化を実現しました。 必要な距離だけの移動が可能となり大幅に生産性を 向上させます。

ネジ交換式ツールの採用(特許取得済み)

短時間でツール交換が可能となり装置の停止時間を 短縮します

新機能

- ・OSはWindows10を採用し、ユーザー フレンドリーな操作システムを実現。
- ・従来機に比べ装置寸法を抑え、20%の装置重量軽減を実現。
- ・周波数21kHz 28kHz 38kHzを ラインナップ、38kHzタイプは5N~の 低荷重を実現。
- ・全方位フルカラーリング型照明採用により ワークごとに最適な色を選択可能。

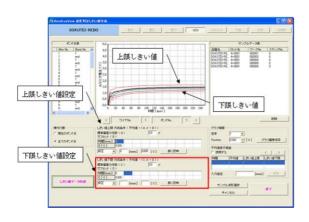


ボンディング波形の表示機能

・電力、沈み込み量、周波数、エネルギー、 荷重、位相波形をボンド点毎に ロギング可能です。

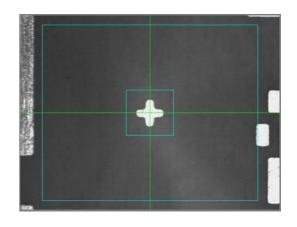
波形に閾値を設け波形判定を行う事が可能です。

ロギング機能と併せ生産管理に貢献します。



パターン認識機能

・弊社ワイヤボンダで多数の実績のある認識装置をメタルボンダにも搭載しました。 高精度・高速のパターン認識で高いパフォーマンスを実現しました。

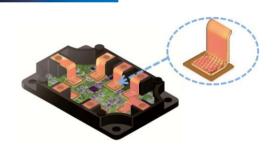




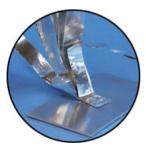
| 呼称 | 主要仕様 |
|----------|---|
| ボンディング方式 | 超音波ボンディング方式 |
| ツール取付長 | 約 60mm(21kHz 仕様) |
| ボンディング範囲 | Z 軸:46.5mm θ:380mmの内側 |
| 発振方式 | 周波数自動追尾発振制御 |
| 定格出力 | 3000W(21kHz) 1000W(28kHz) 500W(38kHz) |
| 周波数 | 21kHz (キット交換により28kHz 38kHzに対応) |
| 発振モード | ソフトスタート: 25〜500ms(8段階) 振幅可変: 20〜100% 1%単位 (接合点毎に設定可能) |
| 接合時間 | 0~4000msまでボンド点毎に設定可能 |
| パターン認識 | 256階調グレースケールパターンマッチング(面発光×1、フルカラーリング照明×1) |
| 操作 | 21.5inch 液晶モニタ、タッチパネル、OS Windows10※ |
| 荷重方式 | AC サーボモータプレス方式 |
| 荷重範囲 | 50N~1000N(21kHz 28kHz) 5N~300N(38kHz) |
| 所要電源 | 三相200V±10% (50/60Hz) 5000VA |
| 外形寸法 | 900(幅)x1420(奥行)x1870(高)mm ※モニタ、シグナルタワー、突起部除く |
| 装置重量 | 約 1200kg |

[%] Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

パワーモジュールのみでなく様々な用途にご使用頂けます。 アプリケーション例







▲注意:ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※本カタログに記載の仕様および外観は装置改善のため予告なく変更することがあります。

https://www.cho-onpa.co.jp 最新情報をお届け致しております。